

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部成分表

製品名(鉛フリー): XC9244xxxx7R-G

標準質量: 1.8 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.199	シリコン	110800	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	0.386	ニッケル	214400	7440-02-0
	0.003	金	1700	7440-57-5
ダイアタッチ	0.018	エポキシ樹脂	9700	—
	0.011	アクリル樹脂	5800	—
ボンディングワイヤ	0.071	金	39400	7440-57-5
封止樹脂	0.974	溶融シリカ	540800	60676-86-0
	0.056	エポキシ樹脂	30900	—
	0.050	フェノール樹脂	27800	—
	0.033	金属水酸化物	18600	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。